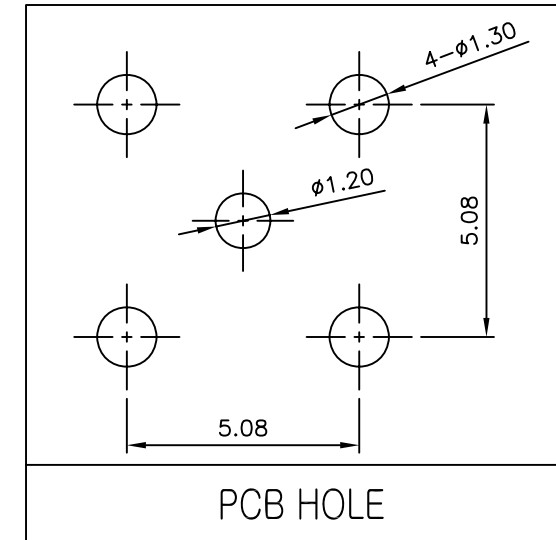
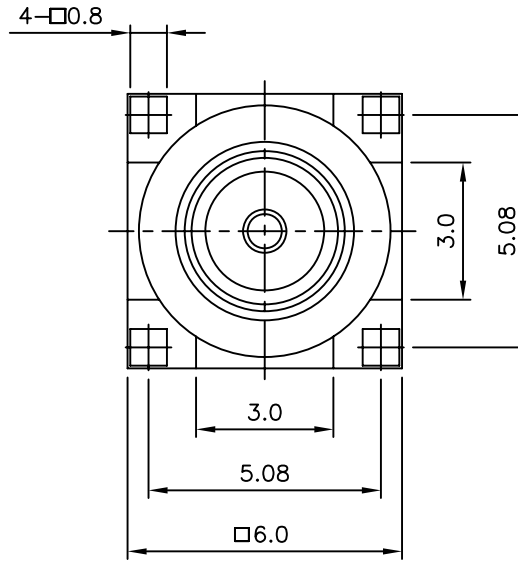
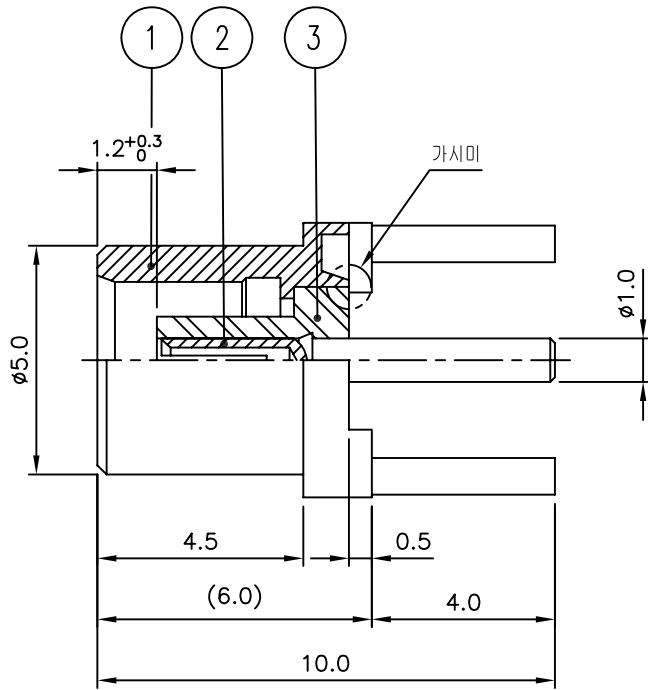


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration			1999.10.01.
1	[절편처리No.201206-0002] 부적합품 개선 가시미 구조 및 PIN 납시바늘 위치 변경	I.C.KIM	J.H.YOUN	2012.06.11.
2	[절편처리No.201501-0006] 조립성 향상을 위한 BODY, TEFLON 형상 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.03.25.
3	승인도면 도금사양 MIL 규격 적용	S.Y.EUN	I.C.KIM	2019.01.09.



주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : KS-D-5101 C3604BD-F 쾌삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : ASTM-B196의 C17300, 베릴륨동
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 3.2 절연저항 : 1,000MΩ 이상
- 3.3 접촉저항 : 5.0mΩ 이하
- 3.4 D.W.V : AC 750Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

5. 모든 치수는 참고 치수임

2	1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02013-N/1 DIN00041-N/1
3	1	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate (1.27μm)	DCT02605-5/2 DCT02605-5/1 DCT00057-5/1
3	2	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate (0.508μm)	DBD03070-5/1 DBD00070-5/2
		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2019. 01. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM			
	±1°	CHECKED BY				
MATERIAL		DRAWN BY	S.Y.EUN			TITLE MCX50 PCB JS-4R
FINISH		SCALE 6/1	UNIT mm		A4	
					REVISION 3	SHEET 1 of 1